

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

中 芯 國 際 截 至 2026 年 6 月 30 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

- 2026 年第二季的銷售收入為 3,005.6 百萬美元，2026 年第一季的銷售收入為 2,505.5 百萬美元，2025 年第二季的銷售收入為 2,209.1 百萬美元。
- 2026 年第二季毛利為 760.6 百萬美元，2026 年第一季毛利為 503.6 百萬美元，2025 年第二季毛利為 449.8 百萬美元。
- 2026 年第二季毛利率為 25.3%，2026 年第一季毛利率為 20.1%，2025 年第二季毛利率為 20.4%。

以下為本公司及其子公司(「本集團」)於 2026 年 8 月 13 日就截至 2026 年 6 月 30 日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海— 2026 年 8 月 13 日— 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2026 年 6 月 30 日止三個月的綜合經營業績。

以下聲明為前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

2026 年第三季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為：

- 季度收入环比增长 2%至 4%。
- 毛利率介于 26%至 28%的范围内。

管理層評論

二季度，公司整體實現銷售收入 30 億美元，環比增長 20%；毛利率為 25.3%，環比增加 5.2 個百分點。

三季度，收入預計環比增長 2%到 4%，毛利率指引為 26%-28%。

展望下半年，人工智能產生的產業推動與溢出效應還將持續，為集成電路製造帶來廣泛的需求。公司靈活調配已有產能，快速驗證新增產能，幫助緩解產業鏈緊缺局面。總體來說，我們對行業走向和公司發展保持樂觀看法。

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2026 年 8 月 14 日(星期五)

時間：上午 8:30-9:30

網上會議

會議將在 <https://edge.media-server.com/mmc/p/ew6dh658>

做線上直播。

電話會議

請提前通過 <https://register-conf.media-server.com/register/BI950a9abfd0184348823ef5ab16940245>

註冊電話會議。

網上重播

會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司 (香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站 <https://www.smics.com>。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支援短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2026年第二季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利除外)

	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
收入	3,005,588	2,505,487	20.0%	2,209,066	36.1%
銷售成本	(2,244,948)	(2,001,884)	12.1%	(1,759,267)	27.6%
毛利	760,640	503,603	51.0%	449,799	69.1%
經營開支	(226,461)	(255,811)	-11.5%	(299,122)	-24.3%
經營利潤	534,179	247,792	115.6%	150,677	254.5%
其他收入·淨額	275,907	7,539	3,559.7%	9,725	2,737.1%
除稅前利潤	810,086	255,331	217.3%	160,402	405.0%
所得稅開支	(76,867)	(24,419)	214.8%	(13,721)	460.2%
本期利潤	733,219	230,912	217.5%	146,681	399.9%
以下各方應佔本期利潤:					
本公司擁有人	479,197	197,448	142.7%	132,487	261.7%
非控制性權益	254,022	33,464	659.1%	14,194	1,689.6%
本期利潤	733,219	230,912	217.5%	146,681	399.9%
毛利率	25.3%	20.1%		20.4%	
每股盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.06	\$0.02		\$0.02	
攤薄	\$0.06	\$0.02		\$0.02	

附注：

(1) 基於 2026 年第二季加權平均普通股 8,054 百萬股(基本)及 8,068 百萬股(攤薄)·2026 年第一季加權平均普通股 8,001 百萬股(基本)及 8,013 百萬股(攤薄)·2025 年第二季加權平均普通股 7,986 百萬股(基本)及 8,007 百萬股(攤薄)。

- 2026 年第二季的銷售收入為 3,005.6 百萬美元，相較於 2026 年第一季的銷售收入為 2,505.5 百萬美元上升 20.0%。銷售收入上升主要是由於 2026 年第二季晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動所致。
- 2026 年第二季的銷售成本為 2,244.9 百萬美元，2026 年第一季為 2,001.9 百萬美元。
- 2026 年第二季的毛利為 760.6 百萬美元，2026 年第一季為 503.6 百萬美元。
- 2026 年第二季的毛利率為 25.3%，2026 年第一季為 20.1%，毛利率上升主要是由於平均售價上升及產品組合變動所致。
- 2026 年第二季的經營開支為 226.5 百萬美元，2026 年第一季為 255.8 百萬美元。變動的主要原因請詳見下文經營開支。
- 2026 年第二季的其他收入·淨額為收益 275.9 百萬美元，2026 年第一季為收益 7.5 百萬美元。變動的主要原因請詳見下文其他收入·淨額。

收入分析

收入分析			
以地區分類	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	2025 年 第二季度
中國區	90.2%	88.9%	84.1%
美國區	8.2%	9.3%	12.9%
歐亞區	1.6%	1.8%	3.0%
以服務類型分類	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	2025 年 第二季度
晶圓	94.6%	93.9%	94.6%
其他	5.4%	6.1%	5.4%
晶圓收入分析			
以應用分類	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	2025 年 第二季度
智能手機	16.9%	18.9%	25.2%
電腦與平板	15.6%	13.6%	15.0%
消費電子	44.2%	46.2%	41.0%
互聯與可穿戴	6.8%	7.3%	8.2%
工業與汽車	16.5%	14.0%	10.6%
以尺寸分類	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	2025 年 第二季度
8 吋晶圓	21.8%	23.6%	23.9%
12 吋晶圓	78.2%	76.4%	76.1%

產能

- 月產能由 2026 年第一季的 1,078,250 片折合 8 吋標準邏輯增加至 2026 年第二季的 1,096,500 片折合 8 吋標準邏輯。

銷量及產能利用率

	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
銷售晶圓 ⁽¹⁾	2,869,495	2,509,137	14.4%	2,390,236	20.1%
產能利用率 ⁽²⁾	93.7%	93.1%		92.5%	

附注：

(1) 折合 8 吋標準邏輯。

(2) 產能利用率按產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

資本開支概要

- 2026 年第二季資本開支為 1,835.7 百萬美元，2026 年第一季為 1,562.8 百萬美元。

詳細財務分析

毛利

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
銷售成本	2,244,948	2,001,884	12.1%	1,759,267	27.6%
折舊及攤銷	924,796	879,153	5.2%	751,492	23.1%
其他製造成本	1,320,152	1,122,731	17.6%	1,007,775	31.0%
毛利	760,640	503,603	51.0%	449,799	69.1%
毛利率	25.3%	20.1%		20.4%	

折舊及攤銷

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	1,211,721	1,088,139	11.4%	878,816	37.9%

經營開支

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
經營開支	226,461	255,811	-11.5%	299,122	-24.3%
研究及開發開支	208,522	187,097	11.5%	181,912	14.6%
一般及行政開支	119,952	118,218	1.5%	188,893	-36.5%
銷售及市場推廣開支	14,097	9,667	45.8%	12,939	8.9%
金融資產減值虧損淨額	(3,498)	(371)	842.9%	497	不適用
其他經營收入	(112,612)	(58,800)	91.5%	(85,119)	32.3%

- 2026 年第二季的研究及開發開支從 2026 年第一季的 187.1 百萬美元增加至 208.5 百萬美元。變動主要由於 2026 年第二季研究及開發活動增加所致。
- 其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入變動所致。

其他收入，淨額

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	季度比較	2025 年 第二季度	年度比較
其他收入，淨額	275,907	7,539	3,559.7%	9,725	2,737.1%
利息收入	64,572	67,705	-4.6%	100,350	-35.7%
財務費用	(87,585)	(91,688)	-4.5%	(90,166)	-2.9%
匯兌收益	41,131	20,833	97.4%	11,234	266.1%
其他收益/(虧損)，淨額	63,965	6,158	938.7%	(365)	不適用
應佔聯營企業與合營企業損益	193,824	4,531	4,177.7%	(11,328)	不適用

- 2026 年第二季其他收益/(虧損)，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之權益性投資公允價值變動所致。
- 應佔聯營企業與合營企業損益的增加主要由於部分聯營公司 2026 年第二季的收益增加所致。本集團部分聯營公司為擁有若干投資組合的投資基金。對聯營公司投資收益的變動主要由於投資組合的公允價值變動所致。

息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度	2025 年 第二季度
本期利潤	733,219	230,912	146,681
財務費用	87,585	91,688	90,166
折舊及攤銷	1,211,721	1,088,139	878,816
所得稅開支	76,867	24,419	13,721
息稅折舊及攤銷前利潤	2,109,392	1,435,158	1,129,384
利潤率	24.4%	9.2%	6.6%
息稅折舊及攤銷前利潤率	70.2%	57.3%	51.1%

資金流動性

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度
存貨	4,360,884	3,920,996
預付款及預付經營開支	77,586	75,495
貿易及其他應收款項	1,512,779	1,496,472
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	85,206	365,619
以攤餘成本計量的金融資產	4,489,496	4,643,870
衍生金融工具	22,916	26,598
現金及現金等價物	8,216,015	7,279,039
歸類為持作待售資產	3,917	3,917
流動資產總額	18,768,799	17,812,006
貿易及其他應付款項	3,465,891	3,055,805
合同負債	768,461	616,880
借款	5,150,096	4,306,045
租賃負債	684	4,098
遞延收益	183,443	185,248
預提負債	434,662	378,541
衍生金融工具	11,075	10,547
流動稅項負債	2,880	6,308
流動負債總額	10,017,192	8,563,472
現金比率 ⁽¹⁾	0.8	0.9
速動比率 ⁽²⁾	1.4	1.6
流動比率 ⁽³⁾	1.9	2.1

附注：

- (1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總額。
(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總額。
(3) 流動比率為流動資產總額除以流動負債總額。

資本結構

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度
現金及現金等價物	8,216,015	7,279,039
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動 ⁽¹⁾	85,206	365,619
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	5,555,394	6,209,125
庫存資金總計	13,856,615	13,853,783
借款-流動	5,150,096	4,306,045
借款-非流動	8,867,616	10,201,489
租賃負債	1,245	4,728
有息債務總計	14,018,957	14,512,262
淨債務 ⁽³⁾	162,342	658,479
權益	37,857,388	35,791,097
有息債務權益比 ⁽⁴⁾	37.0%	40.5%
淨債務權益比 ⁽⁵⁾	0.4%	1.8%

附注：

- (1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 有息債務總計減庫存資金總計。
- (4) 有息債務總計除以權益。
- (5) 淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計	2026 年 第二季度	2026 年 第一季度
經營活動所得現金淨額	2,522,116	684,985
投資活動所用現金淨額	(2,271,242)	(1,696,597)
融資活動所得現金淨額	607,106	2,365,336
匯率變動的影響	78,996	52,815
現金及現金等價物增加淨額	936,976	1,406,539

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收益表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2026年6月30日	2026年3月31日
	(未經審核)	(未經審核)
收入	3,005,588	2,505,487
銷售成本	(2,244,948)	(2,001,884)
毛利	760,640	503,603
研究及開發開支	(208,522)	(187,097)
銷售及市場推廣開支	(14,097)	(9,667)
一般及行政開支	(119,952)	(118,218)
金融資產減值虧損，淨額	3,498	371
其他經營收入	112,612	58,800
經營開支	(226,461)	(255,811)
經營利潤	534,179	247,792
其他收入，淨額	275,907	7,539
除稅前利潤	810,086	255,331
所得稅開支	(76,867)	(24,419)
本期利潤	733,219	230,912
其他綜合收益：		
其後期間或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異	21,498	22,861
現金流量套期	11,201	(41,796)
本期綜合收益總額	765,918	211,977
以下各方應佔本期利潤：		
本公司擁有人	479,197	197,448
非控制性權益	254,022	33,464
	733,219	230,912
以下各方應佔本期綜合收益總額：		
本公司擁有人	511,916	178,491
非控制性權益	254,002	33,486
	765,918	211,977

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2026年6月30日 (未經審核)	2026年3月31日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
不動產、廠房及設備	33,075,656	33,038,200
使用權資產	363,739	369,344
無形資產	23,884	19,639
於聯營企業的投資	2,501,476	1,321,852
於合營企業的投資	82	80
遞延稅項資產	37,747	36,471
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	1,359,264	806,347
以攤餘成本計量的金融資產	1,065,898	1,565,255
其他資產	3,405	4,710
非流動資產總額	38,431,151	37,161,898
<i>流動資產</i>		
存貨	4,360,884	3,920,996
預付款及預付經營開支	77,586	75,495
貿易及其他應收款項	1,512,779	1,496,472
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	85,206	365,619
以攤餘成本計量的金融資產	4,489,496	4,643,870
衍生金融工具	22,916	26,598
現金及現金等價物	8,216,015	7,279,039
	18,764,882	17,808,089
分類為持有待售資產	3,917	3,917
流動資產總額	18,768,799	17,812,006
總資產	57,199,950	54,973,904

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2026年6月30日 (未經審核)	2026年3月31日 (未經審核)
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股	34,243	32,006
股份溢價	20,425,807	14,397,346
其他儲備	(2,845,417)	156,097
保留盈餘	7,534,851	7,055,654
本公司擁有人應佔權益	25,149,484	21,641,103
非控制性權益	12,707,904	14,149,994
總權益	37,857,388	35,791,097
<i>非流動負債</i>		
借款	8,867,616	10,201,489
租賃負債	561	630
遞延稅項負債	119,346	63,103
遞延收益	337,847	354,113
非流動負債總額	9,325,370	10,619,335
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	3,465,891	3,055,805
合同負債	768,461	616,880
借款	5,150,096	4,306,045
租賃負債	684	4,098
遞延收益	183,443	185,248
預提負債	434,662	378,541
衍生金融工具	11,075	10,547
流動稅項負債	2,880	6,308
流動負債總額	10,017,192	8,563,472
總負債	19,342,562	19,182,807
權益及負債合計	57,199,950	54,973,904

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2026年6月30日	2026年3月31日
	(未經審核)	(未經審核)
經營活動：		
本期利潤	733,219	230,912
折舊及攤銷	1,211,721	1,088,139
應佔聯營企業與合營企業損益	(193,824)	(4,531)
其他收益，淨額	(63,965)	(6,158)
營運資金的變動及其他	834,965	(623,377)
經營活動所得現金淨額	2,522,116	684,985
投資活動：		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(533,716)	(48,671)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	303,235	73,293
取得以攤餘成本計量的金融資產	(1,482,919)	(424,744)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	1,921,885	-
取得不動產、廠房及設備	(1,540,943)	(1,312,063)
出售不動產、廠房及設備所得款項	666	1,032
取得無形資產	(5,664)	(720)
對聯營企業的注資	(957,586)	-
出售聯營企業股權所得款項	18,880	15,276
收取聯營企業的股息	1,333	-
結算衍生金融工具所得款項	3,587	-
投資活動所用現金淨額	(2,271,242)	(1,696,597)
融資活動：		
借款所得款項	462,215	2,048,856
償還借款	(1,162,375)	(329,509)
償還租賃負債本金部分	(3,491)	(3,626)
就股份激勵計劃發行股份所得款項	1,059	292
非控制性權益的資本注資	1,234,479	558,235
結算衍生金融工具所得款項	75,219	91,088
融資活動所得現金淨額	607,106	2,365,336
匯率變動對現金及現金等價物的影響	78,996	52,815
現金及現金等價物增加淨額	936,976	1,406,539
期初現金及現金等價物	7,279,039	5,872,500
期末現金及現金等價物	8,216,015	7,279,039

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
董事會秘書/公司秘書
郭光莉

上海，2026年8月13日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閏

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元